MAPEI SYSTEMLÖSUNG
RISS- UND FUGENSANIERUNG

Untergrund im Bestand	Zementestrich, mit Rissen und Fugen			Calciumsulfatestrich, mit Rissen und Fugen		
Untergrund-vorbereitung und -prüfung	mechanische Vorbereitung und Reinigung, nicht tragfähige Bereiche ersetzen, Risse und Fugen ggf. aufweiten und aussaugen					
Grundierung	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt, Verbrauch ca. 35 g/m²			**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt, Verbrauch ca. 50 g/m²		
Fugen und Übergänge elastisch überkoppeln	Armierungsgelege **MAPENET FS** auf 60 cm zuschneiden und quer zur Fuge vollflächig in **PLANIPATCH XTRA**, angemischt mit **LATEX PLUS**, einbetten. Max. Fugenbreite 10 mm, Schichtdicke ca. 2 mm, Verbrauch **PLANIPATCH XTRA** ca. 1,6 kg/m²/mm + **LATEX PLUS** ca. 0,65 kg/m²/mm Achtung: Überkoppeln von Fugen nur nach Rücksprache mit der MAPEI Anwendungstechnik und Freigabe des Bauherrn. Keine getrennten Heizkreise; Flächengröße beachten.					
Zwischen-grundierung	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt, Verbrauch ca. 50 g/m²					
Spachtelung	**ULTRAPLAN XTRA** Schichtdicke 2–10 mm, Verbrauch 1,6 kg/m²/mm, Trocknungszeit ca. 6 Stunden bis 5 mm und ca. 12 Stunden bis 10 mm					
Bodenbelag + Klebstoff	Designbeläge (LVT)	PVC/CV-Bahnenware	Kautschuk	Textilbeläge	Linoleum	Parkett
	ULTRABOND ECO 4 LVT Zahnung TKB A1/A2, Verbrauch ca. 250 g/m²	**ULTRABOND ECO V4SP** Zahnung TKB A1/A2, Verbrauch ca. 250 g/m²	**ULTRABOND ECO V4SP** Zahnung TKB A1/A2, Verbrauch ca. 250 g/m²	**ULTRABOND ECO TX3** Zahnung TKB B1/B2, Verbrauch ca. 350–450 g/m²	**ULTRABOND ECO 530** Zahnung TKB B1, Verbrauch ca. 350 g/m²	**ULTRABOND ECO S968 1K** Zahnung TKB B3/B11/B15, Verbrauch ca. 1,0–1,2 kg/m²

MAPEI WIR SANIEREN DEUTSCHLAND

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.